module

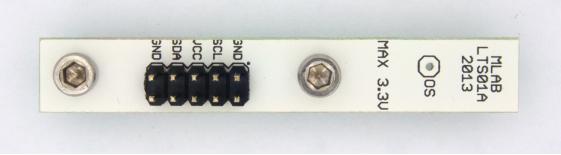
Autor 1, Autor 2

Abstract

Temperature sensor with I2C digital bus and absolute accuracy of $0.5~\mathrm{K}.$

Contents

| 1 | 1 Technické parametry | 2 |
|-----|---|----|
| 2 | 2 Popis konstrukce | 2 |
| | 2.1 2.1 Úvod | 2 |
| | 2.2 2.2 Zapojení | 3 |
| 3 | 3 Osazení a oživení | 3 |
| | 3.1 3.1 Osazení | 3 |
| | 3.2 3.2 Oživení | 3 |
| | 3.3 Program | 3 |
| | English obsahuje digitální 16-bitový senzor teploty MAX31725, který měří teplotu v rozsal | hu |
| -40 |) °C - 105 °C s přesností $+/$ - 0.5 °C. Komunikace probíhá přes I2C rozhraní. Integrovat | ný |
| ob | vod lze nastavit i jako termostat. | |
| | | |



1 1 Technické parametry

 Parametr Hodnota Poznámka Napájení 3.3 V Integrovaný obvod MAX
31725 Využití Měření teploty Rozhraní I2C Rozměry 60.45
x9.65x16mm Výška nad základní deskou

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
|-------------------|--|---------------------------|
| Napájení | 3.3V | |
| Integrovaný obvod | MAX31725 | |
| Využití | Měření teploty | |
| Rozhraní | I2C | |
| Rozměry | $60.45 \times 9.65 \times 16 \text{ mm}$ | Výška nad základní deskou |

2 Popis konstrukce

2.1 **Ú**vod

Modul může sloužit jako náhrada za oblíbený senzor teploty DS18B20. Koncepce modulu umožňuje zapojení až 8 senzorů na jedné sběrnici I2C. Adresa daného senzoru se nastavuje pomocí nulových odporů. V integrovaném obvodu je možné použít i jako termostat. Přes I2C rozhraní se nastaví hodnota teploty, při které se má měnit logická úroveň na pinu OS.

August 20, 2017 Page 2

2.2 Zapojení

3 3 Osazení a oživení

3.1 3.1 Osazení

Označení Typ (pouzdro) R4 nebo R5 0R (0805) R6 nebo R7 0R (0805) R8 nebo R9 0R (0805) R10 0R (0805) R1, R2, R3 10k (0805) C1 100nF (0805) D1 BZV55C-3V6 (minimelf) SV1 JUMP2x5 SV4 JUMP1x1 X2 Šroub M3 X3 MAX31725 (TDFN8)

| Označení | Typ (pouzdro) | |
|--------------|-----------------------|--|
| R4 nebo R5 | 0R (0805) | |
| R6 nebo $R7$ | 0R (0805) | |
| R8 nebo R9 | 0R(0805) | |
| R10 | 0R (0805) | |
| R1, R2, R3 | 10k (0805) | |
| C1 | 100 nF (0805) | |
| D1 | BZV55C-3V6 (minimelf) | |
| SV1 | JUMP2x5 | |
| SV4 | JUMP1x1 | |
| X2 | Šroub M3 | |
| X3 | MAX31725 (TDFN8) | |

3.2 3.2 Oživení

Po osazení modulu je dobré provést vizuální kontrolu, případně proměřit, zda na napájení není zkrat. Další oživení není potřeba.

3.3 **3.3 Program**

Ve složce SW tohoto modulu v databázi SVN je umístěn vzorový program pro výčet teploty ze senzoru. Zdrojový kód je v C pro PIC16F887.

August 20, 2017 Page 3